

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

Börse: NYSE

ISIN: US8740391003

Währung: USD

Kurs: 200,10 USD

Stand: 20.02.2025

TSMC ist die weltweit größte Halbleiter-Gießerei, die branchenweit führende Prozesstechnologie und das größte Portfolio an prozessbewährte Bibliotheken, IPs, Design-Werkzeuge und Referenzprozess im Gießerei-Segment anbietet. TSMC ist die erste Gießerei, die Produktionskapazitäten für 20nm und 16nm anbietet. Der Hauptsitz von TSMC befindet sich in Hsinchu, Taiwan.

Aktuelles KGV	-
Gewinn je Aktie	-
Letzte Dividende je Aktie	65,00
Aktuelle Dividendenrendite	2,04
Cash Flow je Aktie	-
Buchwert je Aktie	-
Akt. Marktkapitalisierung	16.548.395,52 Mil.
EBIT	921465,61 Mil.
EBIT-Marge	42,63
Industrie	Technologie

Sektor	Hardware
Subsektor	Halbleiter

Anschrift
 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.
 8, Li-Hsin Rd. 6, Hsinchu Science Park
 Hsinchu 300-78, Taiwan
www.tsmc.com

Investor Relations Elisabeth Sun
IR-Telefon +886-3-568-2080
IR-Email
invest@tsmc.com

Hauptaktionäre

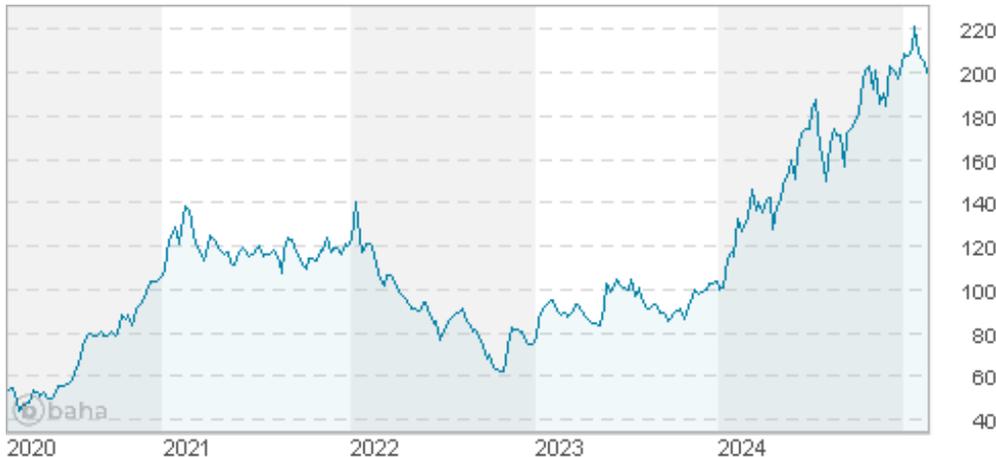
Streubesitz 92,67%

Vorstand
 Wendell Huang, Dr. Mark Liu, Lora Ho, Dr. Wei-Jen Lo, Rick Cassidy, Y.P. Chin, Dr. Y.J. Mii, J.K. Lin, Dr. Cliff Hou, Dr. Kevin Zhang...

Aufsichtsrat
 Dr. Mark Liu, C.C. Wei, Dr. F.C. Tseng, Dr. L. Rafael Reif, Kok-Choo Chen, Michael R. Splinter, Ming-Hsin Kung, Moshe N. Gavrielov...

Mitarbeiter -

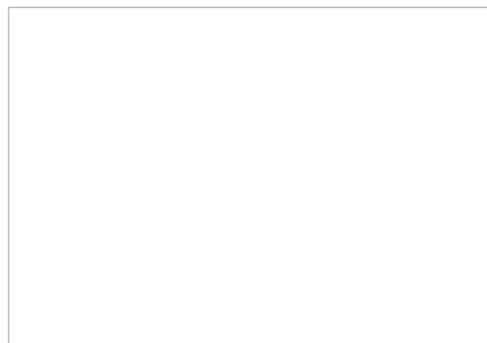
Umsatz 2161735,84 Mil.



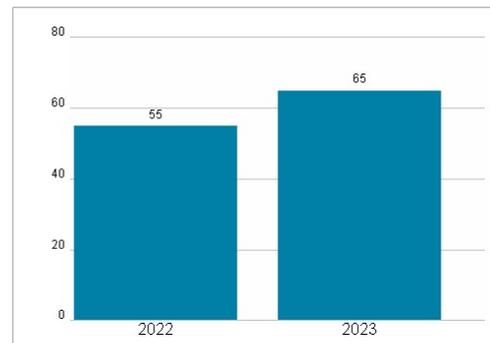
Wertentwicklung

	1M	6M	1J
Performance	-11,74%	+15,74%	+53,05%
Volatilität	56,71	42,75	41,69
Volumen Ø (Stk./Tag)	16 469 482	14 186 043	15 340 581

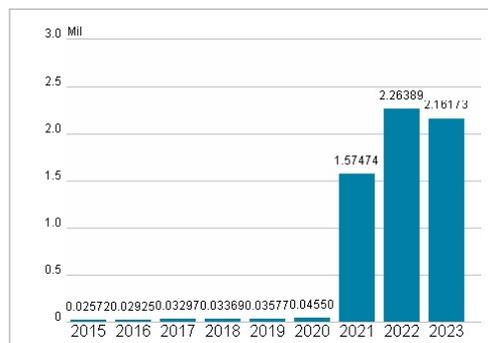
Aktuelles KGV



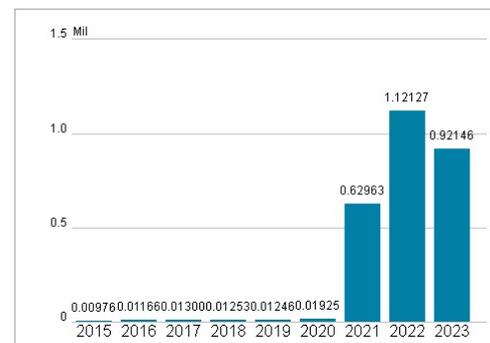
Dividende je Aktie (USD)



Unternehmensumsatz (USD)



EBIT (USD)



Historische Daten: 2023

Erstellt: 23.02.2025 20:59